

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 80 G - BOBINE Ø 1 MM



**EXPRESS**  
Conforme à la norme NFC 90550.  
Spécial composants électriques/électroniques  
assemblage du cuivre, laiton et nickel  
bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre  
flux incorporé CR 2,2%  
T° de fusion 227°C  
très fluide.

Caractéristiques

Ø (mm)	1,00
poids (gr)	80

Référence		Prix HT
10510537	SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 80 G - BOBINE Ø 1 MM	-